**首屆中國上海國際發明創新博覽會**

**徵展**

商機無限

 **把握機會報名參展**

由中華人民共和國商務部、科學技術部、知識產權局、上海市人民政府主辦，來自世界最新發明創新產品，是一個由許多富有潛力的發明人和企業家向全世界展示概念，產品與服務的櫥窗。展覽會包括攤位，商業交流以及對參展者的媒體宣傳，是您最新開發商品拓銷最佳機會。特別為初芽新放的發明人、創新者及企業家提供一個發展潛力的平台，並為他們提供宣傳產品與服務的良機。

一、展出時間:2017年4月20日至4月22日

二、展出地點:上海世博展覽館(上海浦東新區國展路1090號)

三、報名日期:即日起至3月20日額滿即截止報名。〈名額有限，敬請把

 握時機〉

四、參展資格:最新研發新產品或申請中專利產品均可報名參加。

五、評 獎:含科技量高之創新產品將評選出金獎、銀獎、銅獎獎牌、

 證書。

六、展 位 費:新台幣10000元。面板展位寬2米×深50公分，配射燈、固定展桌、 附統一展版。〈每個展位可報名2項展品參加評審〉

七、費 用：報名費每展位6000元 、評審費每件兩千元。

八、繳交資料：1、填妥報名表 2、繳納展位費及報名費、評審費。

 2、每項展品附4x6照片一張或目錄一份、(隨團參展人兩吋照片1張)台胞證字號: 號。

九、出國時間：預定 4月16日出發，4月23日返國。〈團費、簽證費另計〉

十、團 費：估價中(如不隨團自行前往參展者，須另付團務費兩千元)

十一、組團單位：中華海峽兩岸科技發明交流協會 （授權台灣獨家總代理）

 台北市信義區崇德街90號2樓

e-mail: **service@toiea.com.tw** **電話02-2378-1366** 傳真:02-2378-0023

Http//:www.toiea.com.tw

**報名截止日106年3月20日**

附報名表